

无锡泰连芯科技有限公司

TLX1G125 型

具有三态输出的单总线缓冲门

2024 年 06 月

目录

1 特点	2
2 应用	2
3 描述	2
4 功能表	2
5 修订历史	4
6 封装/订购信息 ⁽¹⁾	5
7 引脚配置	6
8 规格	7
8.1 绝对最大额定值	7
8.2 ESD 额定值	7
9 电气特性	8
9.1 建议工作条件	8
9.2 电气特性	8
9.3 开关特性, $C_L=30\text{pF}$ 或 50pF	9
9.4 工作	9
10 参数测量信息	10
11 封装外形尺寸	11
12 卷带信息	15

5 修订历史

注意：以前修订的页码可能与当前版本的页码不同。

版本	变更日期	更改项目
A.1	2021/02/05	初始版本完成
A.2	2022/04/01	1.添加了卷带信息
A.3	2022/04/27	更新 RevA.2 第 5 页的封装标记
A.4	2023/06/08	在 RevA.3 第 5 页添加TLX1G125XC5-G 订购号和 MSL
A.5	2023/09/26	添加DFN1X1-6L 封装
A.5.1	2024/02/28	1.删除9.3开关特性， $C_L=15pF$ 2.更新9.4开关特性， $C_L=30pF$ 或 $50pF$ 3.修改包装命名
A.6	2024/09/23	1.更新 MSL 说明 2.更新XDFN1X1-6 Pin1 RevA.5.1第 13 页的象限 3.更新ESD等级 4. 更新ESD等级描述 5. 更新 V_L 参数

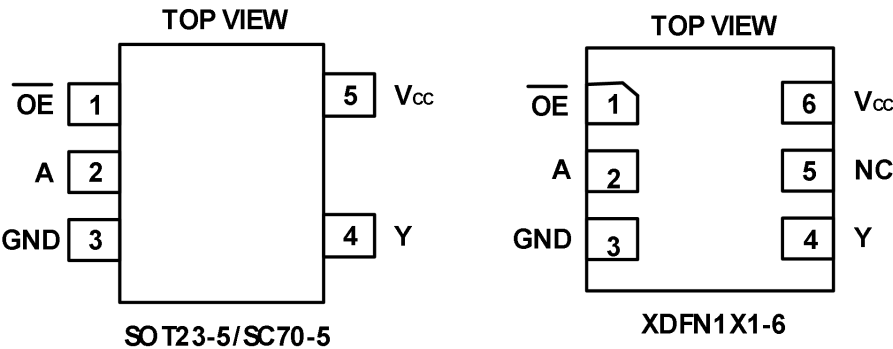
6 封装/订购信息 ⁽¹⁾

订购型号	温度等级	封装类型	丝印标记	MSL	质量等级
JTLX1G125XF5	-55 °C ~+125 °C	SOT23-5	1G125	MSL1/3	N1/军温级
JTLX1G125XC5	-55 °C ~+125 °C	SC70-5 ⁽⁴⁾	1G125	MSL1/3	N1/军温级
JTLX1G125XC5-G	-55 °C ~+125 °C	SC70-5 ⁽⁴⁾	1G125	MSL1/3	N1/军温级
JTLX1G125XUTDN6	-55 °C ~+125 °C	XDFN1X1-6	1G125	MSL1/3	N1/军温级
TLX1G125XF5	-40 °C ~+125 °C	SOT23-5	1G125	MSL1/3	工业级
TLX1G125XC5	-40 °C ~+125 °C	SC70-5 ⁽⁴⁾	1G125	MSL1/3	工业级
TLX1G125XC5-G	-40 °C ~+125 °C	SC70-5 ⁽⁴⁾	1G125	MSL1/3	工业级
TLX1G125XUTDN6	-40 °C ~+125 °C	XDFN1X1-6	1G125	MSL1/3	工业级

笔记:

- (1) 此信息是指定器件的最新可用数据。数据如有变更，恕不另行通知，亦不会修订本文档。如需此数据表的浏览器版本，请参阅右侧导航栏。
- (2) 可能有额外的标记，涉及批次跟踪代码信息（数据代码和供应商代码）、设备上的徽标或环境类别。
- (3) TLXIC 使用符合 JEDEC 工业标准 J-STD-20F 的组装工厂中的通用预处理设置对 MSL 级别进行分类，如果您的最终应用对预处理设置非常关键或者您有特殊要求，请与 TLXIC 保持一致。
- (4) 相当于 SOT353。

7 引脚配置



引脚描述

引脚		代码	I/O ⁽¹⁾	功能
SOT23-5/SC70-5	XDFN1X1-6			
1	1	\overline{OE}	I	\overline{OE} 启用/输入
2	2	A	I	输入
3	3	GND	-	接地引脚
4	4	Y	O	Y 输出
-	5	NC	-	未连接
5	6	V _{CC}	-	电源引脚

(1) I=输入 , O=输出。

8 规格

8.1 绝对最大额定值

在自然通风工作温度范围内（除非另有说明）^{(1) (2)}

			最小值	最大值	单位
V _{CC}	电源电压范围		-0.5	6.5	V
V _I	输入电压范围 ⁽²⁾		-0.5	6.5	V
V _O	施加于高阻抗或断电状态下任何输出的电压范围 ⁽²⁾		-0.5	6.5	V
V _O	施加于高状态或低状态任何输出的电压范围 ⁽²⁾⁽³⁾		-0.5	V _{CC} +0.5	V
I _{IK}	输入钳位电流	V _I <0		-50	mA
I _{OK}	输出钳位电流	V _O <0		-50	mA
I _O	连续输出电流			±50	mA
	持续电流通过 V _{CC} 或 GND			±100	mA
θ _{JA}	封装热阻 ⁽⁴⁾	SOT23-5		230	°C/W
		SC70-5		380	
		XDFN1X1-6		440	
T _J	结温 ⁽⁵⁾		-55	125	°C
T _{stg}	储存温度		-65	150	°C

(1) 超出“绝对最大额定值”所列的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些应力仅为额定值，并不保证器件在这些条件下或任何其他超出“建议工作条件”所列的条件下能够正常工作。长时间暴露于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

(2) 如果遵守输入和输出电流额定值，则可能会超过输入和输出负电压额定值。

(3) 建议工作条件表中提供了 V_{CC} 的值。

(4) 封装热阻按照 JEDEC-51 计算。

(5) 最大功耗是 T_J(MAX)、R_{θJA} 和 T_A 的函数。任何环境温度下允许的最大功耗为 P_D = (T_J(MAX) - T_A) / R_{θJA}。所有数值均适用于直接焊接在 PCB 上的封装。

8.2 ESD 额定值

以下 ESD 信息仅适用于在 ESD 保护区内处理 ESD 敏感设备。

			数值	单位
V _(ESD)	静电放电	人体模型 (HBM), 符合 EIA/JESD22-a114, 所有引脚	±4000	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 JS-002, 所有引脚	±1000	V
		机械模型 (MM), 符合 EIA/JESD22-a115, 所有引脚	±200	V



ESD 敏感度警告

ESD 损害的范围很广，从轻微的性能下降到器件的彻底失效。精密集成电路更容易受到损坏，因为即使很小的参数变化也可能导致器件不符合其公开的规格。

9 电气特性

在建议的工作自然通风温度范围内（除非另有说明，典型值均为 $T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的数值。）⁽¹⁾

9.1 建议工作条件

范围	代码	测试条件	最小值	最大值	单位
电源电压	V_{CC}	Operating	1.65	5.5	V
		Data retention only	1.5	5.5	
高电平输入电压	V_{IH}	$V_{CC}=1.65\text{V to }1.95\text{V}$	$0.65 \times V_{CC}$		V
		$V_{CC}=2.3\text{V to }2.7\text{V}$	1.7		
		$V_{CC}=3\text{V to }3.6\text{V}$	2.2		
		$V_{CC}=4.5\text{V to }5.5\text{V}$	$0.7 \times V_{CC}$		
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC}=1.65\text{V to }1.95\text{V}$		$0.3 \times V_{CC}$	V
		$V_{CC}=2.3\text{V to }2.7\text{V}$		0.7	
		$V_{CC}=3\text{V to }3.6\text{V}$		0.8	
		$V_{CC}=4.5\text{V to }5.5\text{V}$		$0.3 \times V_{CC}$	
输入电压	V_I		0	5.5	V
输出电压	V_O		0	V_{CC}	V
输入跃变上升或下降	t_r, t_f	$V_{CC}=1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}, 2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$		20	ns/V
		$V_{CC}=3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$		10	
		$V_{CC}=5\text{V} \pm 0.5\text{V}$		5	
工作温度	T_A		-55	+125	$^\circ\text{C}$

9.2 电气特性

范围		测试条件	V _{CC}	温度	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OH}		I _{OH} = -100μA	1.65V to 5.5V	Full	V _{CC} -0.1			V
		I _{OH} = -4mA	1.65V		1.2			
		I _{OH} = -8mA	2.3V		1.9			
		I _{OH} = -16mA	3V		2.4			
		I _{OH} = -24mA			2.3			
		I _{OH} = -32mA			4.5V	3.8		
V _{OL}		I _{OL} = 100μA	1.65V to 5.5V	Full			0.1	V
		I _{OL} = 4mA	1.65V				0.45	
		I _{OL} = 8mA	2.3V				0.3	
		I _{OL} = 16mA	3V				0.4	
		I _{OL} = 24mA					0.55	
		I _{OL} = 32mA			4.5V			
I _I	A or \overline{OE} inputs	V _I =5.5V or GND	0V to 5.5V	+25°C		±0.1	±1	μA
				Full			±5	
I _{off}		V _I or V _O =5.5V	0V	+25°C		±0.1	±1	μA
				Full			±10	
I _{OZ}		V _O =0V to 5.5V	3.6V	Full			10	μA
I _{CC}		V _I =5.5V or GND, I _O =0	1.65V to 5.5V	+25°C		0.1	1	μA
				Full			10	
ΔI _{CC}		One input at V _{CC} -0.6V, Other inputs at V _{CC} or GND	3V to 5.5V	Full			500	μA

9.3 开关特性，C_L=30pF 或 50pF

T_A = 25 °C

范围	从 (输入)	到 (输出)	V _{CC} =1.8V ±0.15V	V _{CC} =2.5V ±0.2V	V _{CC} =3.3V ±0.3V	V _{CC} =5V ±0.5V	单位
			典型值	典型值	典型值	典型值	
t _{pd}	A	Y	12	7	6	4.3	ns
t _{en}	$\overline{\text{OE}}$	Y	14.9	7.8	6.5	4.8	ns
t _{dis}	$\overline{\text{OE}}$	Y	11.4	7.4	5.7	5	ns

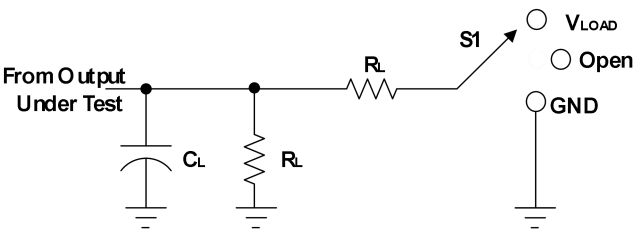
9.4 工作特性

T_A =25 °C

范围			测试状况	V _{CC} =1.8V	V _{CC} =2.5V	V _{CC} =3.3V	V _{CC} =5V	单位
				TYP	TYP	TYP	TYP	
C _{pd}	功耗电容	输出启用	f=10MHz	18	18	19	21	pF
		输出禁用		2	2	2	4	

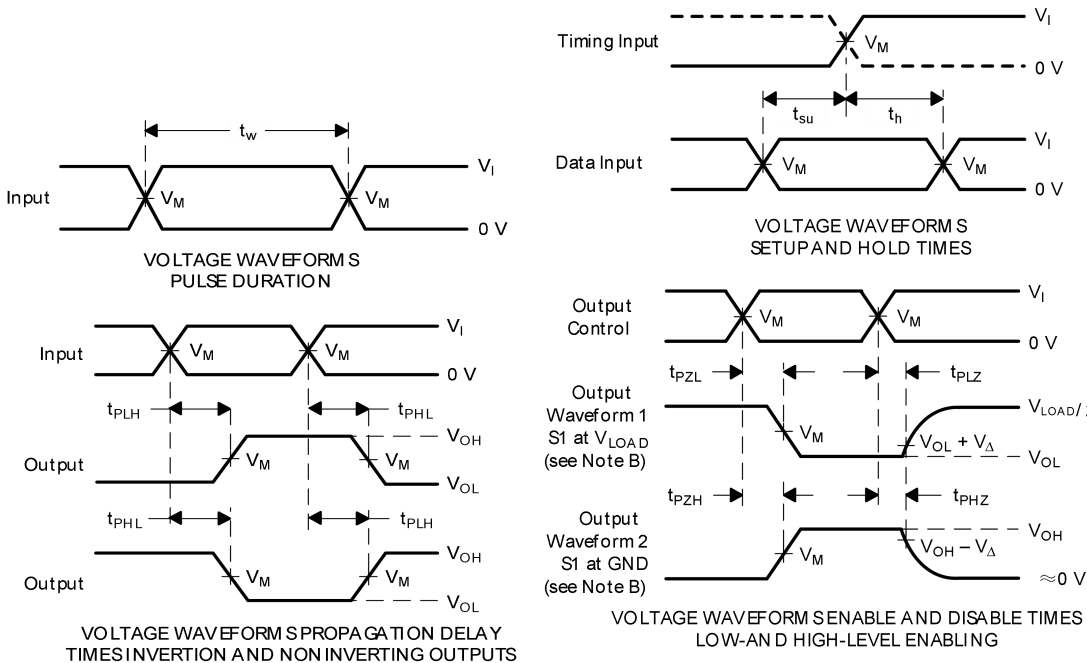
(1) 设备所有未使用的输入必须保持在 V_{CC} 或 GND 以确保设备正常运行。

10 参数测量信息



测试	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open
t_{PLZ}/t_{PZL}	V_{LOAD}
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND

V_{CC}	INPUTS		V_M	V_{LOAD}	C_L	R_L	V_A
	V_I	t_r/t_f					
$1.8V \pm 0.15V$	V_{CC}	$\leq 2ns$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	30pF	1K Ω	0.15V
$2.5V \pm 0.2V$	V_{CC}	$\leq 2ns$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	30pF	500 Ω	0.15V
$3.3V \pm 0.3V$	3V	$\leq 2.5ns$	1.5V	6V	50pF	500 Ω	0.3V
$5V \pm 0.5V$	V_{CC}	$\leq 2.5ns$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	50pF	500 Ω	0.3V

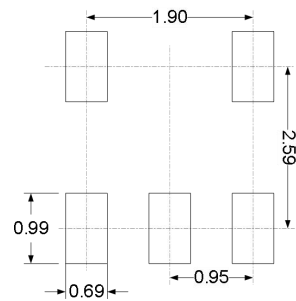
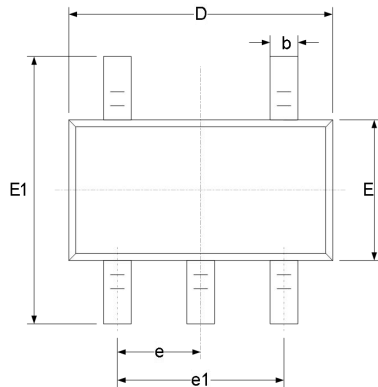


- 注：
- A. C_L 包括探头和夹具电容。
 - B. 波形 1 用于具有内部条件的输出，即输出为低，除非被输出控制禁用。
波形 2 表示具有内部条件的输出，即输出为高，除非被输出控制禁用。
 - C. 所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供： $PRR \leq 10\text{ MHz}$ ， $Z_o = 50\ \Omega$ 。
 - D. 每次测量一个输出，每次测量一个转换。
 - E. t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 与 t_{dis} 相同。
 - F. t_{PZL} 和 t_{PZH} 与 t_{en} 相同。
 - G. t_{PLH} 和 t_{PHL} 与 t_{pd} 相同。
 - H. 所有的参数和波形并不适用于所有的设备。

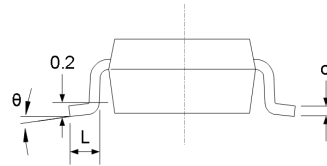
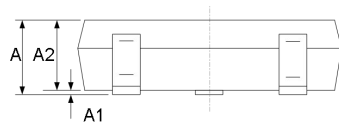
图 1.负载电路和电压波形

11 封装外形尺寸

SOT23-5⁽³⁾



RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)

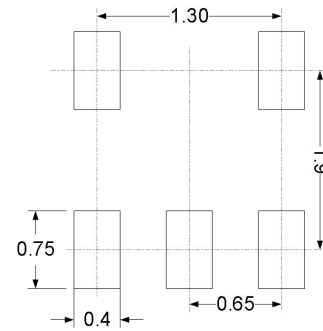
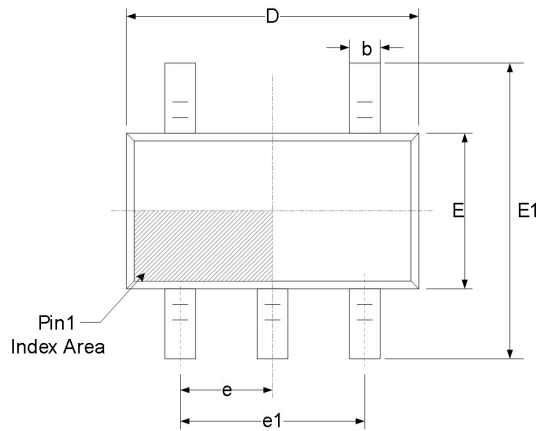


代码	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D ⁽¹⁾	2.820	3.020	0.111	0.119
E ⁽¹⁾	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC) ⁽²⁾		0.037(BSC) ⁽²⁾	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

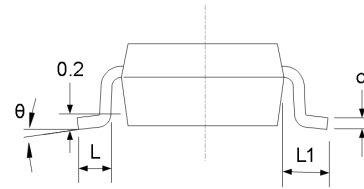
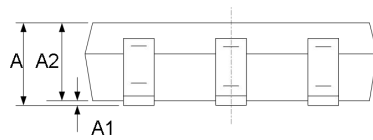
笔记:

1. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突出物。
2. BSC (中心之间的基本间距), “基本”间距是名义上的。

3. 本图纸如有更改，恕不另行通知。

SC70-5 ⁽³⁾

RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)

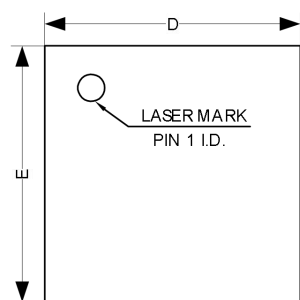


代码	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	0.900	1.100	0.035	0.043
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.000	0.035	0.039
b	0.150	0.350	0.006	0.014
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D ⁽¹⁾	2.000	2.200	0.079	0.087
E ⁽¹⁾	1.150	1.350	0.045	0.053
E1	2.150	2.450	0.085	0.096
e	0.650(BSC) ⁽²⁾		0.026(BSC) ⁽²⁾	
e1	1.300(BSC) ⁽²⁾		0.051(BSC) ⁽²⁾	
L	0.260	0.460	0.010	0.018
L1	0.525		0.021	
θ	0°	8°	0°	8°

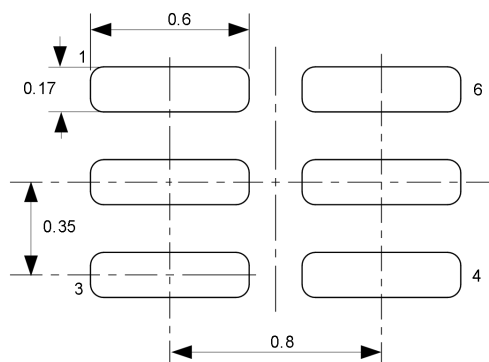
笔记:

1. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突出物。
2. BSC (中心之间的基本间距), “基本”间距是名义上的。
3. 本图纸如有更改, 恕不另行通知。

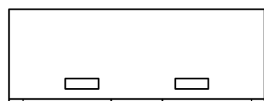
DFN1X1-6 ⁽³⁾



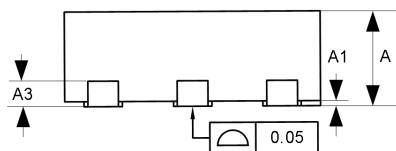
TOP VIEW



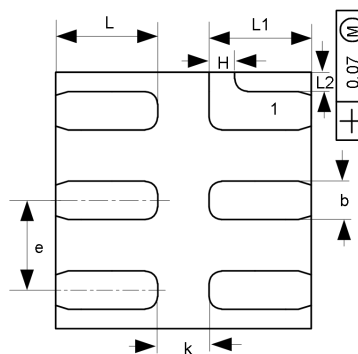
LAND PATTERN EXAMPLE



SIDEVIEW



SIDEVIEW



BOTTOM VIEW

代码	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	0.340	0.400	0.013	0.016
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A3	0.100 (REF) ⁽²⁾		0.004 (REF) ⁽²⁾	
b	0.100	0.200	0.004	0.008
D ⁽¹⁾	0.950	1.050	0.037	0.041
E ⁽¹⁾	0.950	1.050	0.037	0.041
e	0.300	0.400	0.012	0.016
H	0.100 (REF) ⁽²⁾		0.004 (REF) ⁽²⁾	
K	0.150		0.006	
L	0.350	0.450	0.014	0.018
L1	0.350	0.450	0.014	0.018
L2	0.075 (REF) ⁽²⁾		0.003 (REF) ⁽²⁾	

笔记:

1 每侧最毫米的塑料或金属突出物。

2. REF 是 Reference 的缩写。

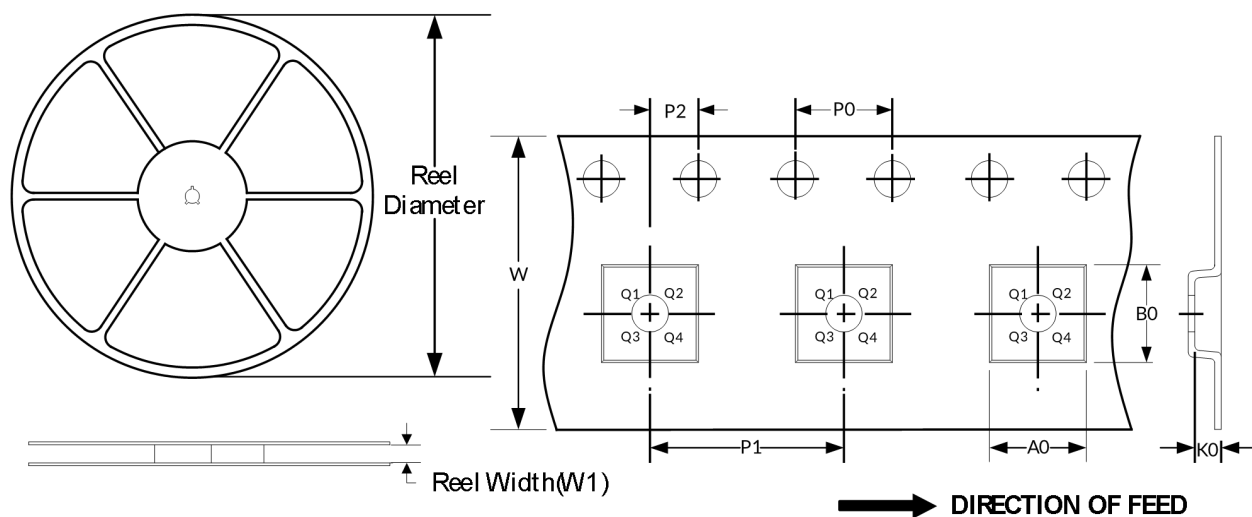
3. 本图纸如有更改, 恕不另行通知。

不包括
大 0.075

12 卷带信息

卷轴尺寸

胶带尺寸



注：图片仅供参考，请以实物为准。

卷带封装关键参数表

封装类型	卷轴直径	卷筒宽度 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P0 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
SC70-5	7"	9.5	2.25	2.55	1.20	4.0	4.0	2.0	8.0	Q3
SOT23-5	7"	9.5	3.20	3.20	1.40	4.0	4.0	2.0	8.0	Q3
XDFN1X1-6	7"	9.5	1.14	1.17	0.56	4.0	4.0	2.0	8.0	Q3

笔记：

1. 所有尺寸均为标称尺寸。
2. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突出物。